



English Version | Contact us

首页	组织机构	院士信息	咨询与研究	院士增选	学术交流	国际交流合作	院士行	院地合作
院士建议	院士风采	出版工作	《中国工程科学》	光华工程科技奖	院机关工作	院大事记	综合信息	

全文搜索 搜索范围 站内搜索 搜索

您现在的位置: [首页](#) / [学术交流](#) / [工程科技论坛](#) / 正文

群策群力，推动硅产业发展 “硅材料研究与硅产业发展”工程科技论坛在西安隆重召开

2006年6月14-16日，“硅材料研究与硅产业发展”工程科技论坛在西安市召开。此次论坛是中国工程院第46场工程科技论坛，由中国工程院化工、冶金与材料工程学部主办，西安市科学技术局承办。陈立泉、闻立时、梁骏吾、王占国、侯洵、卢秉恒6位两院院士，陕西省政府、西安市政府相关领导，以及来自全国各大高等院校、科研院所、相关企业代表和工程院机关有关领导和同志共300多人参加了此次盛会。

中国工程院化工、冶金与材料工程学部副主任陈立泉院士、陕西省科技厅邱义路副厅长、西安市蒋树瑛副市长出席了15日上午的大会开幕式并致开幕词。在开幕式后的专题报告会上，梁骏吾、闻立时、王占国、陈立泉4位院士和中山大学沈辉教授、美国应用材料（亚太区）公司陈荣玲董事长分别做了《我国硅材料产业链发展现状和展望》、《关于硅材料产业发展的若干思考》、《加强新型半导体材料和器件研究的建议》、《关于我国光伏产业发展的几点建议》、《加强硅材料开发，促进光伏产业发展》和《半导体产业的迅速发展对硅材料的需求》的专题学术报告。

下午的座谈会由陈立泉院士主持，院士、专家及西安地区相关部门、企业50多人参加了座谈会。西安市科技局徐可为局长向大家做了《西安硅材料产业发展状况与建议》的专题报告，分析了西安硅材料产业发展的优势与不足，并提出了设想和对策。院士、专家们围绕专题报告，从各个角度展开论证，为西安硅产业发展积极建言献策。

会后，院士和专家参观了西安市高新技术产业开发区，以及西安华山半导体材料厂、碧辟佳阳太阳能有限公司等企业。

会议期间还举办了“西安硅材料产业”专题展览，西安市科技局组织了当地19家比较具有代表性的单位，以展板的形式集中展示了西安硅材料产业相关企业、高校和科研院所的产品，给参会代表提供了一扇了解西安硅材料产业的窗口，取得了较好的效果。

供稿人：张松

[关闭窗口](#)

[关于我们](#) | [网站地图](#) | [联系方式](#) | [招聘信息](#) | [广告业务](#) | [收藏本站](#) | [设为首页](#)

Copyright © 2006 中国工程院
ICP备案号: 京ICP备05023557号

地址: 北京市西城区冰窖口胡同2号
邮政信箱: 北京8068信箱
邮编: 100088
电话: 8610-59300000 传真: 8610-59300001
网站管理电话: 8610-59300292
Email: bgt@cae.cn